

**Klippon POK (pusta obudowa z poliestru)
POK MOPL 2525**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Płytki montażowe do obudów Klippon® POK**

Płytki montażowe wykonane z arkuszy blachy o grubości 2 mm umożliwiające montaż szyn DIN zarówno podłużnie, jak i poprzecznie, a także montaż komponentów bezpośrednio na płytce montażowej.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	POK MOPL 2525
Nr zam.	9510640000
Wykonanie	Klippon POK (pusta obudowa z poliestru), Płytki montażowe, Wysokość: 233 mm, Szerokość: 238 mm, Głębokość: 1.5 mm, tworzywo: blacha stalowa ocynkowana, inne, srebrny
GTIN (EAN)	4008190498283
J. op.	1 Szt.

**Klippon POK (pusta obudowa z poliestru)
POK MOPL 2525**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	238 mm	Szerokość (cale)	9,37 inch
Wysokość	233 mm	Wysokość (cale)	9,173 inch
Głębokość	1,5 mm	Głębokość (cale)	0,059 inch
Wymiar mocowania szerokość	227 mm	Wymiar mocowania wysokość	100 mm
Masa netto	441 g		

Informacje ogólne

Grubość materiału	1,5 mm	tworzywo	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	inne		

Informacje ogólne Akcesoria

Grubość materiału	1,5 mm	Powierzchnia	inne
Rodzaj zamocowania	przykręcany	Wymiar mocowania szerokość	227 mm
Wymiar mocowania wysokość	100 mm	tworzywo	blacha stalowa ocynkowana

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000318	ETIM 4.0	EC002620
ETIM 5.0	EC002620	ETIM 6.0	EC000213
UNSPSC	31-16-23-03	eClass 5.1	27-18-92-07
eClass 6.2	27-18-92-61	eClass 7.1	27-18-92-61
eClass 8.1	27-18-92-61	eClass 9.0	27-40-06-39
eClass 9.1	27-18-92-90		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP